DELPHION





High Resolution

4 pages



RESEARCH

PRODUCTS .

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF File History Other choices	Tools: Add to Work File: Create new Work File	Add
View: Expand Details INPADOC Jump to: Top	Go to: Derwent	

♥Title: DE10006081A1: Method for producing three-dimensional micro-structures in a

photo-lacquer, deposited on a substrate, using a focussed laser beam the wavelength of which lies above that corresponding to the lacquer's spectral

sensitivity[German]

PDerwent Title: Method for producing three-dimensional micro-structures in a photo-lacquer,

deposited on a substrate, using a focussed laser beam the wavelength of which lies above that corresponding to the lacquer's spectral sensitivity

[Derwent Record]

© Country: **DE** Germany

§ Kind: A1 Document Laid open (First Publication)

§

PInventor: Kaden, Matthias; Plankstadt, Germany 68723

Resandt, Roelof Wijnaendts van; Bad Schönborn, Germany 76669

Rassignee: Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH, Heidelberg, Germany69126

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 2001-08-23 / 2000-02-11

PApplication DE2000010006081

Number:

VIPC Code: IPC-7: **G03F 7/20**;

PECLA Code: B23K26/40B; G03F7/20S2; G03F7/20T18;

Priority Number: 2000-02-11 **DE2000010006081**

PAbstract: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Erzeugung

dreidimensionaler Mikrostrukturen in Photolack. Das Verfahren soll dahingehend weitergebildet werden, daß die dreidimensionalen Strukturen mit scharfen Kanten in einfacher Weise erzeugt werden

können. Hierzu wird vorgeschlagen, daß die Belichtung des Fotolacks über Mehrphotonen-Prozesse im Fokus eines Laserstrahles erzielt wird, dessen Wellenlänge oberhalb der

spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt.

PAttorney, Agent

or Firm:

Rechts- und Patentanwälte Reble & Klose; , Mannheim 68165

& Family: None

First Claim: Show all claims 1. Verfahren zur Erzeugung dreidimensionaler Mikrostrukturen in Photolack, **gekennzeichnet dadurch**, daß die Belichtung des Photolackes über Mehrphotonen-Prozesse im Fokus eines Laserstrahles erzielt wird, dessen Wellenlänge oberhalb der

spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt.

P Description
Expand description

Die Erfindung bezieht sich auf das Verfahren, dreidimensionale Strukturen in Photolack mittels Mehrphotonen-Prozeß im Fokusbereich eines Lasers mit einer Wellenlänge oberhalb der

spektralen Empfindlichkeit des Lackes zu erzeugen. Dieses Verfahren macht es möglich, bei der Herstellung von

Mikrostrukturen in einem Arbeitsschritt zum einen Strukturen mit hoher Kantensteilheit und zum anderen auch Unterschnitte zu

erzeugen.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PForeign References: POther Abstract None

DERABS G2002-217838 DERABS G2002-217838







Nominate this for the Gallery...



THOMSON

Copyright © 1997-2006 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

,

THIS PAGE BLANK (USPTU)



PRODUCTS

INSIDE DELPHION



My Account

Tools: Add to Work File: Create new Work File

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

Derwent Record

M Email this to a friend

Method for producing three-dimensional micro-structures in a photo-lacquer, deposited on a

PDerwent Title:

View: Expand Details Go to: Delphion Integrated View

substrate, using a focussed laser beam the wavelength of which lies above that

corresponding to the lacquer's spectral sensitivity

POriginal Title:

DE10006081A1: Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Mikrostrukturen in Photolack

mittels Mehrphotonen-Prozeß

& Assignee:

HEIDELBERG INSTR MIKROTECHNIK GMBH Non-standard company

VInventor:

KADEN M: VAN RESANDT R W:

2002-217838 / 200228

Update:

G03F 7/20;

PDerwent Classes:

P84; U11;

@ Manual Codes:

U11-C04A1B(Wafer coating with resist for microlithography), U11-C07A4

(Laser or beam scribing, usually using air/inert atmosphere)

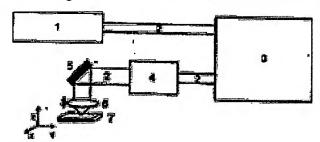
PDerwent Abstract:

(DE10006081A) Novelty - Method for production of three-dimensional micro- structures in photolacquer in which the irradiation of the lacquer takes place using multi-photon processes using a

focussed laser beam. The wavelength of the beam is above that of the spectral sensitivity of the

lacquer.

Use - The invention relates to the use of photo-lithography for producing micro-structures. Advantage - The 3-D structures produced have sharp edges and are easily produced.



Description of Drawing(s) - Figure shows the apparatus used with the method.

laser 1, laser beam 2, micro-lithographic beam positioning system 3, telescope 4, mirror 5,

adjustable objective 6, lacquered substrate. 7 Dwg.1/3

§Family:

PDF Patent

Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code

DE10006081A1 * 2001-08-23

200228

German

G03F 7/20

Local appls.: DE2000001006081 Filed:2000-02-11 (2000DE-1006081)

Show all claims

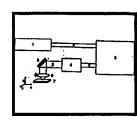
 Verfahren zur Erzeugung dreidimensionaler Mikrostrukturen in Photolack, gekennzeichnet dadurch, daß die Belichtung des Photolackes über Mehrphotonen-Prozesse im Fokus eines Laserstrahles erzielt wird, dessen Wellenlänge oberhalb der spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt.

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
DE2000001006081	2000-02-11	-

METHOD PRODUCE THREE DIMENSION MICRO STRUCTURE PHOTO LACQUER DEPOSIT **Title Terms:**

SUBSTRATE FOCUS LASER BEAM WAVELENGTH LIE ABOVE CORRESPOND LACQUER



IHIS PAGE BLANK (USPTO)

SPECTRAL SENSITIVE

Pricing Current charges

Derwent Searches: Boolean | Accession/Number | Advanced

Data copyright Thomson Derwent 2003

THOMSON

Copyright © 1997-2006 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help

THIS PAGE BLANK (USPTO)

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift[®] DE 100 06 081 A 1

⑤ Int. Cl.⁷: **G 03 F 7/20**

DF 100 0R 081



PATENT- UND MARKENAMT ② Aktenzeichen:

100 06 081.1

② Anmeldetag:

11. 2.2000

49 Offenlegungstag:

23. 8. 2001

① Anmelder:

Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH, 69126 Heidelberg, DE

Wertreter:

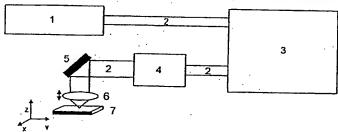
Rechts- und Patentanwälte Reble & Klose, 68165 Mannheim ② Erfinder:

Kaden, Matthias, 68723 Plankstadt, DE; Resandt, Roelof Wijnaendts van, 76669 Bad Schönborn, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Werfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Mikrostrukturen in Photolack mittels Mehrphotonen-Prozeß

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Erzeugung dreidimensionaler Mikrostrukturen in Photolack. Das Verfahren soll dahingehend weitergebildet werden, daß die dreidimensionalen Strukturen mit scharfen Kanten in einfacher Weise erzeugt werden können. Hierzu wird vorgeschlagen, daß die Belichtung des Fotolacks über Mehrphotonen-Prozesse im Fokus eines Laserstrahles erzielt wird, dessen Wellenlänge oberhalb der spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt.



1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf das Verfahren, dreidimensionale Strukturen in Photolack mittels Mehrphotonen-Prozeß im Fokusbereich eines Lasers mit einer Wellenlänge oberhalb der spektralen Empfindlichkeit des Lackes zu erzeugen. Dieses Verfahren macht es möglich, bei der Herstellung von Mikrostrukturen in einem Arbeitsschritt zum einen Strukturen mit hoher Kantensteilheit und zum anderen auch Unterschnitte zu erzeugen.

Bei der Laserlithographie auf Photolack wird der Lack mit einem fokussierten Laserstrahl belichtet, dessen Wellenlänge innerhalb der spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt. Dabei wird an jedem Punkt der Lack von der Oberfläche bis zu der Tiefe belichtet, ab der die durch Ab- 15 sorption und Aufweitung sinkende Energiedichte des Strahls die aufgenommene Dosis unter die Empfindlichkeit des Lackes fallen läßt. Zur Erzeugung von dreidimensoinalen Mikrostrukturen in Photolack ist dieses Verfahren daher so nicht geeignet, da zum einen die erzeugten Kanten nicht 20 steiler als der Öffnungswinkel des fokussierten Laserstrahls sein können und zum anderen keine Unterschnitte erzeugt werden können. Ziel der Erfindung ist es, mittels eines modifizierten laserlithographischen Verfahrens dreidimensionale Strukturen mit scharfen Kanten in Photolack zu erzeugen. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkma-

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in den Zeichnungen Fig. 1 und Fig. 2a und b dargestellten Anwendungs- 30 beispiele näher erläutert, ohne daß insoweit eine Einschränkung der Erfindung erfolgt. Es zeigen:

Fig. 1 schematische Darstellung einer Anordnung zum Einsatz des Verfahrens,

Fig. 2a Erzeugung einer Vertiefung mit scharfen Kanten 35 in Positivlack,

Fig. 2b Erzeugung eines Unterschnittes in Positivlack.

Ein Laser 1 dient als Lichtquelle für den Laserstrahl 2, dessen Position in der Ebene des Substrates (x-y-Ebene, s. Fig. 1) durch das folgende Positioniersystem 3 kontrolliert 40 wird. Das Objektiv 6 fokussiert den im Teleskop 4 aufgeweiteten Strahl in die Lackschicht. Der Durchmesser des Laserstrahls im Fokus ist dabei umgekehrt proportional zum Laserstrahldurchmesser am Objektiv und proportional zur Brennweite des Objektives, und die Steilheit des Intensitäts- 45 abfalles nimmt mit abnehmendem Fokusdurchmesser zu. Der Abstand z des Fokuspunktes von der Substratoberfläche wird über die Position des Objektivs geregelt.

Hat der Laserstrahl eine Wellenlänge oberhalb der spektralen Empfindlichkeit des Substrates, so wird das Substrat 50 lediglich dort belichtet, wo die Energiedichte des Laserstrahls ausreicht, um Mehrphotonenprozeße zuzulassen. Bei richtiger Wahl der Energie und des Laserstrahldurchmessers kann dieser Bereich sehr scharf auf ein kleines Volumen im Fokus des Laserstrahls begrenzt werden. Die Wahrschein- 55 lichkeit für das Stattfinden von Zweiphotonenprozessen, die wir für dieses Anwendungsbeispiel ohne Einschränkung der Allgemeinheit als die zur Belichtung führenden Prozesse annehmen wollen, am Ort P = P(x,y,z) ist abhängig vom Quadrat der Energiedichte (Intensität) an diesem Ort. Aus 60 dieser Abhängigkeit und dem exponentiellen Abfall der Intensität vom Fokuspunkt aus ergibt sich eine sehr scharfe Begrenzung des Volumens, innerhalb dessen der Laserstrahl belichtet.

Fig. 2 zeigt zwei Anwendungsbeispiele, die die Eigen- 65 schaften der Methode besonders hervorheben. In Fig. 2a ist das Belichten einer einzelnen Säule im Lack illustriert. In Schritt eins wird der Strahl zunächst an der Stelle auf dem

Substrat positioniert, an der die Belichtung stattfinden soll. Danach wird in einem zweiten Schritt die Position des Objektives in z gefahren. Handelt es sich um Positivlack, wird nach dem Entwickeln an dieser Stelle ein Loch mit scharfen Kanten zurückbleiben.

In Fig. 2b ist das Belichten eines Unterschnittes dargestellt. Da der Lack nur im Fokus belichtet wird, können mit dem Laserstrahl bei entsprechender Objektiveinstellung Bereiche unterhalb der Oberfläche belichtet werden, ohne den darüber liegenden Bereich zu belichten. Im Beispiel wird zunächst von der Oberfläche aus schichtweise ein Bereich belichtet, der dann ab einer tiefgelegenen Schicht im dritten Bild unter der Substratoberfläche weitergeführt wird. Nach dem Entwickeln ergibt sich so ein Unterschnitt in der erzeugten Struktur.

1 Laser

2 Laserstrahl

3 mikrolithographisches Strahlpositioniersystem

4 Teleskop

5 Spiegel

6 höhenverstellbare Objektivlinse

7 belacktes Substrat

8 Fokus

9 Photolackschicht

10 Substrat

11 belichteter Bereich

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung dreidimensionaler Mikrostrukturen in Photolack, gekennzeichnet dadurch, daß die Belichtung des Photolackes über Mehrphotonen-Prozesse im Fokus eines Laserstrahles erzielt wird, dessen Wellenlänge oberhalb der spektralen Empfindlichkeit des Photolackes liegt.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

BEST AVAILABLE COPY

- Leerseite -

BEST AVAILABLE COPY Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag:

DE 100 06 081 A+ G 03 F 7/20 23. August 2001

Fig. 1

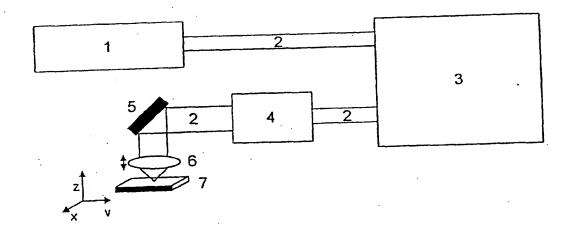


Fig. 2

